深圳市则成电子股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信额度并由全资子公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

一、综合授信基本情况概述

深圳市则成电子股份有限公司(以下简称"公司")为满足生产经营及业务 发展需要, 拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 11,000.00 万元的综合授信额度。其中综合授信敞口额度不超过人民币 5,000.00 万元,期 限为3年。公司全资子公司拟为公司上述向银行申请综合授信敞口额度提供担保。 担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保、 票据质押担保等,最终条件由公司及子公司与相关金融机构协商确定。

公司拟申请上述综合授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额以银行与 公司发生的融资金额为准。授信额度项下具体授信品种、金额、利率、费率及期 限,以单项业务合同及借款借据或其他授信凭证为准。在申请授信过程中,公司 及子公司将与相关金融机构协商确定最终担保条件,同时公司将按规定履行相应 的决策程序。

二、决策与审议程序

公司于2024年9月26日召开的第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于公司拟向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供担保的议案》,该议案无 需提交公司股东大会审议。

三、本次申请授信额度的必要性及对公司影响

公司本次拟向银行申请授信额度是公司生产经营及业务发展的正常所需,能够合理保证公司资金流动性和充裕性,增强资金保障能力,支持公司战略发展,对公司的日常经营产生积极的影响,将进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

(一)《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司 董事会 2024年9月27日